BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-012857

(43)Date of publication of application: 16.01.1998

(51)Int.CI.

H01L 27/148 H04N 5/335

(21)Application number: 08-158516

(71)Applicant: SONY CORP

(22)Date of filing:

19.06.1996

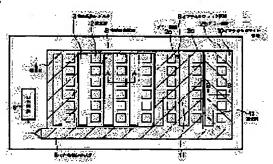
(72)Inventor: HARADA KOICHI

(54) SOLID STATE IMAGING DEVICE AND MANUFACTURE THEREOF

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a reference signal for an optical white level by forming first pixels for outputting a signal according to the light receiving level and second pixels for inputting a signal at a saturated level.

SOLUTION: A CCD solid state imaging device 1 has a light receiving part 2 at an effective pixel region 8 for reading photoelectrically converted signal charges according to the received light quantity at a vertical transfer register 3 and transferring them therein. It transfers the signal charges per horizontal line to a horizontal transfer register 5 and transfers them one by one in the register 5 to an output circuit 6 and outputs a black level specifying signal through an optical black region 9 to provide an output signal for specifying the saturated white level through an optical white region 10. Thus, it possible to easily produce a solid state imaging device capable of outputting a reference signal for the white level, i.e., saturation level from the device.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

6>

(19) 日本国格群庁 (JP)

€ 鞿 享 那特 4 (12)

特開平10-12857

(11) 特許出觀公開番号

(43) 公開日 平成10年(1998) 1月16日

监

GI)Int CI 6		a constant	1000年	Ē		11 44
(VI) III (VI)			リア対対を	- 1		XHXX
H01L 27/148	21/148			H01L 27/14	27/14	æ
H04N 5/335	2/332	*		H04N 5/335	5/335	(z.

6 ∰ 審査請求 未請求 請求項の数11 OL

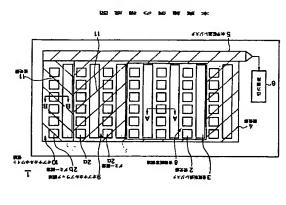
1			
(21)出職番号	特閣平8 —158516	(71) 出国人 00002185	000002185
			ソニー株式会社
(22) 出属日	平成8年(1996)6月19日		東京都品川区北品川6丁目7番35号
		(72) 発明者	原田 華一
			東京都品川区北温川6丁目7番35号 ソニ
			一株式会社内
		(74) 代理人	(74)代理人 弁理士 松限 务盛

固体規僚索子及びその製造方法 (54) [発財の名称]

(57) [要約]

【課題】 固体撮像素子において、有効画素の飽和信号 田に対応した白レベルの基準信号が得られるようにす

に飽和レベルの信号を出力するダミー画茶2 bを有する 有効画素領域8の外側に光畳に依存せず オプチカルホワイト領域10を備えて成る。 [解決手段]



【特許請求の範囲】

【請求項1】 受光量に応じた信号を出力する第1の画

とを特徴とする固体最像素子。

【削水項2】 前記第2の画案は受光畳に依存しない画 紫であることを特徴とする請求項1に記載の固体撮像素

れて成ることを特徴とする請求項1に記載の固体最優素

【請求項4】 前配電荷生成中心は結晶欠陥であること

【請求項5】 前記電荷生成中心はトラップ準位を発生 させる不純物であることを特徴とする請求項3に記載の を特徴とする請求項3に記載の固体撮像案子。

【請求項6】 前記第2の画素はpn接合を有し、前記 電荷生成中心が前記 pn接合附近に形成されて成ること を特徴とする間求項3に記載の固体撮像紫子。 固体损像素子。

【翻求項7】 受光班に応じた信号を出力する第1の画

20

前記第2の画素の領域に電荷生成中心を形成する工程 索となる領域とを同じ構成で形成する工程と、

前配第2の画案上に遮光膜を形成する工程を有すること 【間求項8】 前記電荷生成中心を形成する工程は、前 配第2の画素の領域を反応性イオンエッチングで処理す ることを特徴とする請求項7に配載の固体損像素子の製 を特徴とする固体撮像素子の製造方法。

【開求項9】 前記電荷生成中心を形成する工程は、前 配第2の画案の領域にトラップ準位を発生させる不純物 をイオン注入することを特徴とする請求項7に記載の固 体版像素子の製造方法。

造方法。

前配第2の画素の領域に電磁波を照射することを特徴と 【翻求項10】 前配電荷生成中心を形成する工程は、 する請求項7に記載の固体最像素子の製造方法。

電子線のいずれかであることを特徴とする請求項10に 【翻求項11】 前配電磁波は紫外線、X線、中性子、 記載の固体擬像素子の製造方法。

[発明の詳細な説明]

[0000]

우 _

【発明の属する技術分野】本発明は、固体撮像素子及び その製造方法に関する。より詳しくは、画森の飽和信号 **低に対応した白レベルの基準信号が得られる固体敬俊素** 子及びその製造方法に関する。

ベル (いわゆるオプチカルブラック: OPB) が得られ 【従来の技術】従来、固体撮像素子、例えばCCD固体 **敬俊素子においては、有効画素領域の外側に光学的黒レ** 0002

[0008]

8

で遮光され、光には感じないが、有効面素と同じ暗電流 ら差し引くためであり、越光ダミー画菜は例えばAI膜 **る遊光ダミー画茶を備えている。これは暗電流を信号か** を発生するよう構成される。

【0003】一方、最近、CCD固体撮像素子では、小 自動基板電圧設定等の技術が開発されてきている。この 場合、光学的白レベル (いわゆるオプチカルホワイト: にあるか、リニアレベルにあるかに応じて処理する必要 がある。しかし、現状では、CCD固体撮像茶子の出力 信号が飽和レベルにあるのか、リニアレベルにあるのか を判断するための白レベルの基準信号が容易に得られて OPW)を正確に得て有効画素の出力信号が飽和レベル 光量から大光量にわたって階間がとれる高ダイナミック レンジCCD固体損像素子とか、基板電圧の無調整化、 いないため、瞬時の判断が困難であった。

【0004】例えば外部から固定のDC電圧を光学的白 レベルの基準として飽和レベルを判断する方法が考えら れているが、DC亀圧のパラツキに対処して、有効画素 での飽和電荷量Qsに対して所要のマージンをとる必要 があるため、リニア領域のかなりの部分を無駄にしてい る。又、基板電圧値が変わったとき等には対応出来なか った。例えばダイナミックレンジが足りないために、甚 用するような場合には対応出来ない。有効画素での飽和 和信号毌に対応した基準信号、即ちこの飽和信号畳と同 板電圧を少し低くし信号電荷量が多くなるようにして使 【0005】本発明は、上述の点に鑑み、有効画案の飽 じような動きをする光学的白レベルの基準信号が得られ 電荷肚Qsは基板電圧や、温度が変わっても変動する。 る固体最像素子及びその製造方法を提供するものであ

[9000]

子は、受光量に応じた信号を出力する第1の画索と、飽 【課題を解決するための手段】本発明に係る固体撮像素 和レベルの信号を出力する第2の画衆を備えた構成とす る。この構成においては、第1の画券で得られる飽和信 になる。従って、この第2の画素の勉和レベルの信号を 白の基準信号とすることにより、第1の画素の飽和信号 **号と、第2の画茶で得られる飽和レベルの信号とは同じ 量に追従した白の基準信号が得られる。**

とを、同じ構成で形成し、第2の画素の領域に電荷生成 中心を形成し、第2の画素上に選光膜を形成するように する。第2の画案上に遮光膜を形成すると共に、第2の **画素の領域に電荷生成中心を形成することにより、この** シャルウエルを満たし、光畳に依存しない飽和レベルの と、飽和レベルの信号を出力する第2の画素となる領域 **電荷生成中心から生成される電荷が第2の画案のポテン** 【0007】本発明に係る固体撮像繋子の製造方法は、 信号を容易に取り出し得る固体機像素子が製造される。 受光量に応じた信号を出力する第1の画素となる領域

3

特開平10-12857

【0009】本発明は、上記固体板像茶子において、第 本発明は、上記固体収像素子において、第2の画薬に電 2の画素が受光掛に依存しない画案である構成とする。 荷生成中心が形成された構成とする。

【0010】本発明は、上記固体版像茶子において、 荷生成中心を結晶欠陥で形成した構成とする。 【0011】本発明は、上記固体散像素子において、電 荷生成中心をトラップ準位を発生させる不純物で形成し た構成とする。 【0012】本発明は、上記固体最像来子において、第 2の画素がpn接合を有し、電荷生成中心がこのpn接 合附近に形成された構成とする。

荷生成中心を形成する工程と、第2の画案上に遮光膜を と、飽和レベルの信号を出力する第2の画茶となる領域 とを同じ構成で形成する工程と、第2の画素の領域に電 【0013】本発明に係る固体最像案子の製造方法は、 受光量に応じた信号を出力する第1の画案となる領域 6成する工程を有する。

おいて、電荷生成中心を形成する工程として、第2の画 紫の領域を反応性イオンエッチングで処理するようにな 【0014】本発明は、上記固体撮像素子の製造方法に

[0015] 本発明は、上記固体撮像茶子の製造方法に 素の領域にトラップ準位を発生させる不純物をイオン注 おいて、電荷生成中心を形成する工程として、第2の画 入するようになす。

おいて、配荷生成中心を形成する工程として、第2の画 [0016] 本発明は、上記固体擬像菜子の製造方法に 素の領域に電磁波を照射するようになす。

[0017] 上記電磁波としては、紫外線、X線、中性 子、電子線のいずれかを用いることができる。

[0018]以下、図面を参照して本発明の実施例を説

【0019】図1~図4は、本発明をインターライン転 なっている。本実施例に係るインターライン転送方式の 送方式のCCD固体版像素子に適用した場合である。な CCD固体最像素子1は、図1に示すように、画素とな る複数の受光部2がマトリックス状に配列され、各受光 れた摄像部4と、最像部4の一側に配されたCCD構造 の水平転送レジスタ5と、水平転送レジスタ5の出力側 即ち縦方向に掃き櫓てる所謂縦型オーバーフロー構造と 部列の一側にCCD構造の垂直転送レジスタ3が設けら お、このCCD固体撤像素子は、飽和電荷を基板方向 に接続された出力回路6とを備えて成る。

領域9が設けられると共に、このオプチカルブラック領 [0020] 撮像部4においては、有効画素領域8の両 関に黒レベルを規定するための所間オプチカルブラック

領域9と、オプチカルホワイト領域10と、水平転送レ 域9に近接して白レベルを規定するための所間オプチカ ルホワイト領域10が設けられる。オプチカルブラック ジスタ5の全面は、斜線で示すように遮光膜例えばAl 應光膜11で被覆される。

節 (画衆) 2と同様の構造を有する垂直転送レジスタ3 下に配荷生成中心を領域内に有して光量に依存せずに勉 **bと、垂直転送レジスタ3を有して構成される。このオ** 【0021】オプチカルブラック領域9は、A1遊光版 1.1 下に有効画素領域8の垂直転送レジスタ3及び受光 及びダミー画素2aを形成して構成される。オプチカル **印電荷を生成し、蓄積するようになされたダミー画紫2** とも1個以上、本例では1列のダミー画素2bが形成さ プチカルホワイト領域10のダミー画案2bは、少なく ホワイト領域10は、後述するように、A1遮光膜11

転送レジスタ3内を転送し、さらに、1水平ライン毎の **倡号電荷が水平転送レジスタ5に転送され、水平転送レ** ジスタ 5内を順次転送して出力回路 6 を通じて出力され る。同時に、オプチカルブラック領域9を通じて黒レベ [0022] このCCD固体散像素子1では、有効画素 領域8の各受光部2において受光量に応じて光電変換さ れた倡号電荷が垂直転送レジスタ3に読み出され、垂直 ルを規定する信号が出力され、オプチカルホワイト領域 10を通じて白の飽和レベルを規定する信号が出力され

うに構成される。この有効画楽領域8では、第1導電型 される。そして、第1のp型半導体ウエル領域24に形 正電荷蓄積領域27が形成されて、ここに、いわゆるH e) センサによる受光部 (画案) 2が形成される。n型 のチャネル領域25の直下には第2のp型半導体ウエル 例えば n型のシリコン基板22上に第2導電型、即ちp のp型半導体ウエル領域23内にn型の不純物拡散領域 2 4 と垂直転送レジスタ 3 を構成する n 型転送チャネル 領域25並びに p 型のチャネルストップ領域26が形成 成された上記 n 型の不純物拡散領域24の表面に p 型の 【0023】受光を必要とする有効画素領域8は、例え ば図2 (図1のA-A線上の断面に相当する) に示すよ 型の第1の半導体ウエル領域23が形成され、この第1 AD (Hole Accumulaion Diod 領域28が形成される。

[0024] 垂直転送レジスタ3を構成する転送チャネ ート部30上には、ゲート絶縁膜31を介して例えば多 **結晶シリコンからなる転送電極32が形成され、転送チ** r ネル領域25、ゲート絶縁膜31及び転送電極32に V倒壊25、チャネルストップ倒壊26及び読み出しゲ より垂直転送レジスタ3が構成される。

【0025】転送電極32及び正電荷蓄積館域27を含 b全面に、例えばPSG (リン・シリケートガラス) か らなる層間絶縁膜33が積層され、更にこの上に転送電

極32上を含んで遮光膜、例えばA1遮光膜11が選択 的に形成される。このA1 遊光膜11は、受光部2に対 応した部分に開口が形成され、受光部2に光が入射され

るようになされる。

【0026】オプチカルブラック領域9においては、図 画素2aと、垂直転送レジスタ3が形成され、A1避光 膜11が垂直転送レジスタ3から受光部2aの全面を覆 示せざるも、図2の受光部2と同様の構成をとるダミー うように形成される。 [0027] 一方、オプチカルホワイト領域10は、例 ように構成される。但し、図2と対応する部分には同じ 符号を付して重複説明を省略する。このオプチカルホワ イト領域10は、有効画素領域8の垂直転送レジスタ3 及び受光部 (画紫) 2と同様の構成をとる垂直転送レジ 画案 2 b を構成する n 型不純物拡散領域 2 4 と正電荷蓄 ている領域)に例えば結晶欠陥36による電荷生成中心 35を形成して構成される。即ち、このダミー画業26 では暗電流でダミー画来2bが勉和するような電荷生成 中心35が設けられる。この図3の例では、A1選光膜 域27に接触するように形成される。換言すれば、この オプチカルホワイト領域10の垂直転送レジスタ3及び **ダミー画素2bの領域内に電荷生成中心35が形成され** ている点を除くと、他の構成は有効画素領域8と同様の えば図3 (図1のB-B線上の断面に相当する) に示す 税領域27で形成されるpn接合附近(従って空乏化し 11は、ダミー画案2b上において、直接正配荷蓄積額 ダミー画素2bは、全面にAl遮光膜11が形成されて スタ 3 及びダミー画索2 b を有して成るも、特にダミー 構成になっている。

8、オプチカルブラック領域9及びオプチカルホワイト 転送レジスタ3を、同じ構成で形成する。即ち、n型シ ネル領域25、ゲート絶縁膜31、転送電極32を形成 する。なお、p型チャネルストップ領域26、第2のp 【0028】この図3に示すダミー画素2bは、次のよ 領域10の各受光部2、ダミー画案2a,ダミー画案2 bとなる領域を同じ構成で形成し、また各対応する垂直 に、互に同じ条件で各受光部2、ダミー画素2a, ダミ p型の正電荷蓄積領域27を形成し、また、同じ条件で 各対応する垂直転送レジスタ3を構成するn型転送チャ 一画素 2 b を構成する夫々の n 型不純物拡散領域 2 4、 うにして作成することができる。先ず、有効画茶領域 リコン基板22上の第1のp型半導体ウエル領域23 型半導体ウエル領域28も形成される。

のRIE処理によって生ずる結晶欠陥36により電荷生 してオプチカルホワイト領域100ダミー画装26に対 応する部分の層間絶縁膜33及びその下のゲート絶縁膜 31をRIE (反応性イオンエッチング) にた一部シリ [0029] そして、全面に層間絶縁膜33を形成した 後、図5に示すように、フォトレジストマスク51を介 コン面までエッチングするように、選択的に除去し、

ク51を介してダミー画素2bに対応する部分の層間絶 縁膜33及びその下のゲート絶縁膜31を選択的に除去 した後、シリコンのパンドギャップよりもエネルギーが 【0030】或は、図5において、フォトレジストマス 成中心35を形成してダミー画紫2bを作成する。

一ジ、即ち、結晶欠陥36により配荷生成中心35を形 成してダミー画素2bを作成することができる。この場 合、照射する光の故長によって電荷生成中心35が形成 子、電子線等の電磁波を照射して、この照射によるダメ 大きい光、例えば紫外線 (UV)、X線、更には中性 される深さ位置をコントロールすることができる。

【0031】また、このオプチカルホワイト領域10の 他の例としては、図4(図1のB-B線上の断面に相当 する)に示すように、有効画来領域8の垂直転送レジス タ3及び受光部(画素)2と同様の構成をとる垂直転送 一画素2bを構成するn型不純物拡散領域24と正電荷 る領域)、に例えばW, C, Mo, Cu, その他等のトラ ップ準位を発生させる不純物37をイオン注入し、この **蓄積領域27で形成されるp型接合附近 (空乏化してい** イオン注入された不純物37によって電荷生成中心35 を形成して構成することができる。トラップ準位はパン ドギャップ中心のような深い準位に形成されるようにす レジスタ3及びダミー画素2bを有するも、特に、ダミ

23に、互に同じ条件で各受光部2、ダミー画素2a及 24、正電荷蓄積領域27を形成し、また、同じ条件で イト領域10のダミー画案26に対応する部分の層間絶 【0032】この図4に示すダミー画紫2bは、次のよ n型シリコン基板22上の第1のp型半導体ウエル領域 びダミー画案2bを構成する夫々のn型不純物拡散領域 **垂直転送レジスタ3を構成するn型転送チャネル領域2** に、フォトレジストマスク51を介してオプチカルホワ 隊膜33及びその下のゲート絶縁膜31を選択的に除去 した後、W, C, Mo, Cu等のトラップ準位を発生さ せる不純物37をイオン注入することによって電荷生成 5、ゲート絶縁膜31、転送電極32を形成する。そし うにして作成することができる。即ち、前述と同様に、 て、全面に層間絶縁膜33を形成し、図6に示すよう 中心35を形成して、ダミー画案2bを作成する。

に、図示せざるも、転送電極32を形成した後、層間絶 トラップ準位を発生させる不純物37をイオン社入して 注入は、層間絶縁膜33を選択的に除去した後、ゲート 絶縁膜31を残してイオン注入することもできる。さら し、ゲート絶縁膜31を介してダミー画素2bの領域に 【0033】また、図示さぜるも、この不純物のイオン 緑膜31を形成する前にフォトレジストマスクを形成 電荷生成中心35を形成することもできる。

るダミー画案2bによれば、A1遊光膜11により避光 [0034] 上述のオプチカルホワイト領域10におけ された状態にあって、光虽に依存することなく、ダミー

3

のオプチカルホワイト領域10で得られる勉和レベルの 画案26のポテンシャルウエルが電荷生成中心35によ り生成された電荷により飽和される。本実施例では、 **信号を白レベルの基準信号として利用できる。**

レベルを規定する信号は、例えば基板電圧V SUb を変え 光部2の炮和信号班と同じように動き、极像素子からの 【0035】オプチカルホワイト領域10のダミー画業 2 bは、有効画素領域8の受光部2と同じプロセスで作 **号掛は受光部2での飽和信号量と全く同じになる。この** ため、オプチカルホワイト領域10において得られる白 たとき、或は温度が変わった場合等において、有効画素 題域8の受光部2での飽和信号型が変化しても、この受 CCD出力信号が飽和レベルにあるかリニアレベルにあ 成されるので、このダミー画素26での飽和レベルの信 るかを判断する白の基準信号となり得る。

の信号が飽和レベルにあるか、リニアレベルにあるかを ら、有効画紫領域8の受光部2の飽和信号に対応した白 【0036】本実施例によれば、固体最像素子内に作ら レベルの基準信号が得られるので、各受光部(画素)2 れたオプチカルホワイト領域10のダミー画業26か 簡単に且つ正確に判断することができる。

る白レベルの基準信号によって、高感度画素での信号の 本発明のオプチカルホワイト領域10を通じて出力され 【0037】従って、この固体撮像素子から出力される イナミックレンジCCD固体撮像茶子におけるクリップ レベルの自動設定を可能にする。例えば感度の異なる画 素を有し、両画素の信号を加算するようにして小光量か 題和レベル、すなわちクリップレベルを自動設定するこ 白レベルの基準信号を利用することにより、例えば高ダ ら大光量までの広範囲にわたって階調を得るようにした 高ダイナミックレンジのCCD固体損像索子において、 とが可能になる。

し、比較器の出力が0となる様に基板電圧(V_{sub})に 通じて得られる白レベルの基準信号を利用することによ り、帰還型基板電圧(V sub)無調整回路の実現が可能 m V に合せようとした時は、飽和信号虽目標値を決める 【0038】また、上記オプチカルホワイト領域10を になる。例えばセンサ (受光部) の飽和信号量を500 外部DC信号を500mVに設定し、この状態でこの外 フィードバックを掛けることで基板電圧 (Vsub)を調 部DC信号と本発明による白レベル基準信号とを比較

るリセットゲートに対する所謂帰還型リセットゲートバ イアス無調整回路の実現が可能となる。これにより、リ 定することが可能となるため、例えばリセットゲートパ 通じて得られる白レベルの基準信号は、例えばCCD固 セットゲートのオフ時のポテンシャルレベルを正確に設 【0039】また、上記オプチカルホワイト領域10を 体版像素子のフローティングディフージョン領域に接す ルスの低版幅化を可能にする。

[0040] さらに、上記オプチカルホワイト領域10 を通じて得られる白レベルの基準信号を利用することに より、光量に応じた茘板電圧(V sub)の自動設定を可 能にする。例えば大光虽のとき、基板電圧(V sub)を 除く設庇することによりグルーミングを抑えることがで

ちの画菜信号を第1のサンプルホールド回路にサンプル ホールドし、またオプチカルホワイト領域10かちの白 レベルの基準信号を第2のサンプルホールド回路にサン プルホールドし、第1及び第2のサンプルホールド回路 の出力の差分を比較器に供給し、比較器において所定の DCレベルとの差分出力を得て、この出力を基板電圧バ イアス回路に供給して基板電圧(V sub)を自動設定す [0041] この場合、CCD固体极像素子の出力端か るように構成することができる。

た飽和レベルの信号を出力することができる。ダミー画 るダミー画素2bをAl遊光膜11にて被覆し、受光量 に、依存しない画素で構成することにより、常に安定し 【0042】本実施例では、勉和レベルの信号を出力す **薪2bの領域に電荷生成中心35を形成することによ**

り、受光量に依存することなく、飽和レベルまで配荷を 生成し、蓄積することができる。

【0043】ダミー画案2bの領域に結晶欠陥36を形 するときは、電荷生成中心35を容易に形成することが できる。ダミー画素2bの電荷生成中心35をpn接合 付近に形成することにより、"配荷生成中心35から発生 **或し、又はトラップ準位を発生させる不純物37を導入** する電荷が消滅せず、電荷を飽和レベルまで蓄積するこ

なしたいる。 [0049]

> ペルの信号、即ち白レベルの基準信号を出力することが るか、第2の画素領域にトラップ準位を発生させる不純 線、X線、中性子、電子線等の電磁波を照射することに 【0044】本実施例によれば、撮像案子内から勉和レ より、電荷生成中心35を形成することができ、之によ o て飽和レベルの信号を出力するダミー画素 2 b が形成 されたオプチカルホワイト領域10を有する固体撮像素 できる固体撮像栞子を容易に製造することができる。タ ミー画来 2 bの領域を反応性イオンエッチングで処理す 物をイオン注入するか、或は第2の画素の領域に紫外 子を容易に製造できる。

【0045】上例では受光部2として、HADセンサを 用いた場合に適用したが、その他、受光部として単なる p n 接合によるダイオードセンサを用いた場合にも適用

ライン転送方式、或はフレーム転送方式のCCD固体最 【0046】上例ではインターライン転送方式のCCD **固体擬像素子に適用したが、その他、フレームインター** 象素子にも適用できる。

【0047】また、増幅型固体損像素子においても本発 明を適用することができる。例えば図7に示すように、

白レベルの基準信号を出力するためのA1 遮光膜61で は、遮光された状態において、電荷生成中心70から生 有効画素領域での画素MOSトランジスタはチャネル領 域を構成するp型半導体ウエル領域に光電変換により得 られたホール (信号電荷) が蓄積され、この電荷に基づ 【0048】このダミー画素MOSトランジスタ62で 成された電荷(本例ではホール)がチャネル領域のポテ 白レベルの基準信号として出力することができる。尚、 ンシャルウエルに苔積し飽和状態とすることによって、 被覆されたダミー画素MOSトランジスタ62を設け

レベルの自動散定、帰還型基板電圧 (V sub) 無調整回 2の画素から飽和フベルの信号、即ち白フベルの基準信 **号が得られるので、各第1の画素の信号が飽和している** か、否かを簡単に判断することができる。従って、例え ばあダイナミックレンジCCD固体最像茶子のクリップ 路、帰還型リセットゲートバイアス無調整回路、又は光 **重に応じた自動基板亀圧 (V sub) 設定等の新しい応用** [発明の効果] 本発明に係る固体版像素子によれば、 の実現を可能にする。

【0050】 飽和レベルの信号を出力する第2の画素を 受光量に依存しない画素で構成することにより、常に安 定した飽和レベルの信号を出力できる。 第2の画素に電 荷生成中心を形成することにより、受光量に依存するこ

電荷生成中心を容易に形成することができる。第2の画

はトラップ準位を発生させる不純物を導入するときは、 森の電荷生成中心を p n 接合附近に形成することによ り、電荷生成中心から発生する電荷が消滅せず、電荷を

【0052】本発明に係る固体撮像素子の製造方法によ

飽和レベルまで薔薇することができる。

グ状のゲート電極 6 7 の内側及び外側に対応するp型半 型、例えばp型の半導体基板63にオーバーフローバリ アとなる第2導電型、即ちn型の半導体領域64及び電 介してリング状のゲート電極67が形成され、このリン 尊体ウエル領域65にゲート電極67をマスクとするセ ルファラインにて夫々n型のソース領域68及びドレイ ン領域69が形成され、さらに、ソース領域68とp型 半導体ウエル領域65のpn接合附近に電荷生成中心7 る。このダミー画案MOSトランジスタ62は、有効画 このp型半導体ウエル領域65上にゲート絶縁膜66を 荷を蓄積するp型の半導体ウエル領域65が形成され、 0 が形成されて構成される。7 1 は層間絶縁膜である。 素領域の画案MOSトランジスタと同様に、第1導電

2の画素の領域に紫外線、X線、中性子、電子線等の電 れば、敬俊素子内から飽和レベルの信号、即ち白レベル オンエッチングで処理するか、第2の画素領域にトラッ プ準位を発生させる不純物をイオン注入するか、或は第 **弘故を照射することにより、電荷生成中心を形成するこ** とができ、之によって飽和レベルの信号を出力する第2 の基準信号を出力することができる固体擬像索子を容易 に製造することができる。第2の画茶の領域を反応性イ の画素を有する固体敬俊素子を容易に製造できる。 [図面の簡単な説明] くチャネル電流の変化を画案信号として出力するように

【図1】本発明に係る固体協像素子の一例を示す構成図

【図2】図1のA-A線上の断面図である。

【図3】図1のB-B線上の断面に相当するオプチカル

【図4】図1のB-B線上の断面に相当するオプチカル **ポワイト領域の一風の断画図かある。**

【図5】 本発明に係る固体損像素子の製造の一例を示す ホワイト領域の他の例の附旧図である。

製造工程図である。

【図6】本発明に係る固体損像素子の製造の他の例を示 す製造工程図である。 【図7】本発明に係る固体敬俊素子の他の例を示す要部 の断面図である。

[符号の説明]

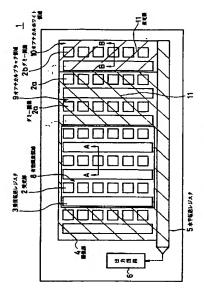
出力回路、8 有効画素領域、9 オプチカルブラッ ク領域、10 オプチカルホワイト領域、35 電荷生 直転送レジスタ、4 損像部、5 水平転送レジスタ、 2 受光部 (画案) 、2 a, 2 b ダミー画案、3 **戎中心、36結晶欠陥、37 不純物**

9

となく、飽和レベルまで電荷を生成し、蓄積することが 【0051】第2の画案の領域に結晶欠陥を形成し、又

3

[<u>M</u>



[図2]

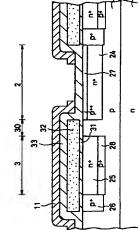
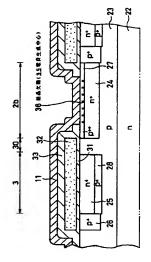


図1の4-4億上の新画図

8

[図3]



因1の8-8歳十の野国に出当する ギゲチケルドレイト数越の一致の野国因

[図4]

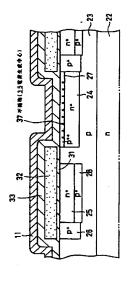
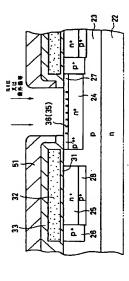


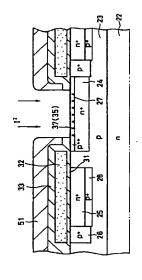
図1の8-18年上の所向に出当する オアチカトポフィト包製の名の名の町回図

[図

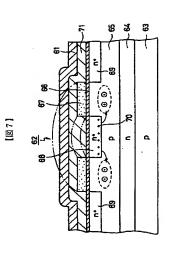


青城督団の繋扱の……気や沢ヶ豊嶺川敷図

[图8]



4美倉団の製技の他の母を示す。製造工程図



色の実績をの数部の類目図